●新特器件应用

串行 10 位数/模转换器 TLC5615 及其在 | 单片机中的应用

> 江汉石油学院计算机系 江汉石油管理局信息中心

李华贵 许青林

79364.7

摘要: 本文分析了 TEXAS 仪器公司新推出的串行 10 位数/模转换器 (DAC) TLC5615 的功能、特/点、工作原理及其与 AT89C52 单片机的硬件接口和软件编程, 提供了一个新颖实用的数/模转换系统。

关键词: 串行 数/模转换器 单片机 硬件接口 TLC5615

1. TLC5615 简介

1.1 概述

TLC5615 是一个串行 10 位 DAC 芯片, 性能比早期电流型输出的 DAC 要好。只需要通过 3 根串行总线就可以完成 10 位数据的串行输入, 易于和工业标准的微处理器或微控制器 (单片机)接口, 适用于电池供电的测试仪表、移动电话, 也适用于数字失调与增益调整以及工业控制场合。其主要特点如下:

- ●单 5V 电源工作;
- ●3线串行接口;
- ●高阻抗基准输入端(见图 1);
- ●DAC 输出的最大电压为 2 倍基准输入电压;
- ●上电时内部自动复位:
- ●微功耗, 最大功耗为 1.75mW;
- ●转换速率快, 更新率为 1.21MHz;

小型 (D) 封装 TLC5615CD 和塑料 DIP(P) 封装 TLC5615CP 的工作温度范围均为 0℃ ~70℃;而小型 (D) 封装 TLC5615ID 和塑料 DIP(P) 封装 TLC5615IP 的工作温度在 - 40℃ ~ 85℃ 的范围内。

1.2 功能框图

TLC5615 的内部功能框图如图 1 所示, 它主要由以下几部分组成:

- (1) 10 位 DAC 电路:
- (2) 一个 16 位移位寄存器, 接受串行移入的二进制数, 并且有一个级联的数据输出端 DOUT;
- (3) 并行输入输出的 10 位 DAC 寄存器, 为 10 位 DAC 电路提供待转换的二进制数据;

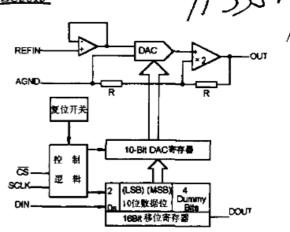


图 1 TLC5615 的内部功能框图

- (4) 电压跟随器为参考电压端 REFIN 提供很高的输入阻抗,大约 10MΩ;
- (5) × 2 电路提供最大值为 2 倍于 REFIN 的 输出:
 - (6) 上电复位电路和控制电路。

1.3 引脚功能

8 脚直插式 TLC5615 的引脚分布如图 2 所示, 各引脚功能如下:

- DIN. 串行二进制数输入端:
- SCLK, 串行时钟输入端;
- CS, 芯片选择, 低有效;
- DOUT, 用于级联的串行数据输出;

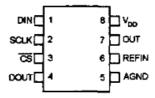


图 2 引脚排列

- AGND, 模拟地;
- REFIN, 基准电压输入端;
- OUT, DAC 模拟电压输出端;
- V_D, 正电源电压端。

1.4 推荐工作条件

- V_{DO}, 4.5~5.5V, 通常取 5V;
- ●高电平输入电压:不得小于 2.4V;
- 低电平输入电压, 不得高于 0.8V;
- 基准输入电压: 2V~ (V_{DD}-2), 通常取 2.048V:
 - ●负载电阻:不得小于 2kΩ。

2. TLC5615 的工作原理

2.1 TLC5615 的时序

TLC5615 工作时序如图 3 所示。可以看出,只有当片选 CS 为低电平时,电行输入数据才能被移入 16 位移位寄存器。当 CS 为低电平时,在每一个 SCLK 时钟的上升沿将 DIN 的一位数据移入 16 位移寄存器。注意,二进制最高有效位被导前移入。接着, CS 的上升沿将 16 位移位寄存器的 10 位有效数据锁存于 10 位 DAC 寄存器,供 DAC 电路进行转换;当片选 CS 为高电平时,串行输入数据不能被移入 16 位移位寄存器。注意, CS 的上升和下降都必须发生在 SCLK 为低电平期间。

从图中可以看出,最大串行时钟速率为: f(sclk)max = $1/t_{\infty}(CH) + t_{\infty}(CS)$ $\approx 14MHz$

2.2 两种工作方式

从图 1 可以看出, 16 位移位寄存器分为高 4 位

虚拟位、低 2 位填充位以及 10 位有效位。在单片 TLC5615 工作时,只需要向 16 位移位寄存器按先 后输人 10 位有效位和低 2 位填充位,2 位填充位数 据任意,这是第一种方式,即 12 位数据序列。第二种 方式为级联方式,即 16 位数据序列,可以将本片的 DOUT 接到下一片的 DIN,需要向 16 位移位寄存 器按先后输入高 4 位虚拟位、10 位有效位和低 2 位 填充位,由于增加了高 4 位虚拟位,所以需要 16 个 时钟脉冲。

无论工作在哪一种方式,输出电压为:

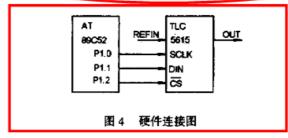
 $V_{OUT} = V_{REFIN} \times N/1024$

其中, V_{REFIN} 是参考电压,N 为输入的二进制数。

3. TLC5615 与 AT89C52 单片机接口

3.1 硬件连接

AT89C52 单片机的最大优点是内部具有电擦除的 8kB EPROM,易于通过 ALL03 等编程与擦除,而且具有低功耗等特点。利用 AT89C52 单片机的通用 I/O 口 (P1 口)与 TLC5615 构成的 DAC 电路如图 4 所示。分别用 P1.0、P1.2 模拟时钟 SCLK和片选 \overline{CS} , 待转换的二进制数从 P1.1 输出到 TLC5615 的数据输入端 DIN。



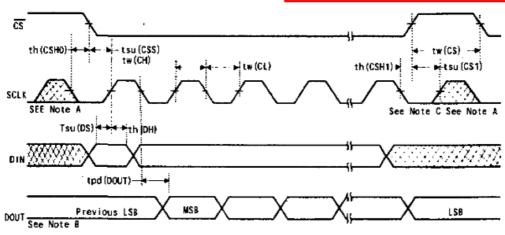


图 3 TLC5615 的时序图

3.2 软件编程

选 12 位数据格式对其编程、关键是要编写一 个 12 位数据写人 TLC5615 的子程序。设待输入的 12 位数据在单片机内部 RAM 的 R0 和 R1 寄存器 中,其中高8位在R1中,低4位在R0的高4位。 作为人口参数调用 DAC 的程序如下:

DAC: MOV P1, #0FCH: SCLK = 0, DIN = 0, \overline{CS} = 1

CLR P1.2 ;在 SCLK = 0 时, CS 变低

MOV A, R1 ;高 8 位送給 A MOV R3, #08H ;传送 8 次

LCALL CUSO : 传送高 8 位

MOV A, RO

MOV R3, #04H

LCALL CUSO ; 传送低 4 位

SETB P1.2 ; CS=1, 特 16 位移位寄存器中的 10 位 有效数据锁存于 10 位 DAC 寄存器中

RET

;传送子程序

LOOP: RLC A

MOV P1.1, C

NOP

SETB P1.0

NOP

CLR P1.0

MOV R4, A ;曾存于 R4 中

MOV A, R3

DEC A

MOV R3.A :次數減 1

MOV A, R4

JNZ LOOP

RET

本接口的硬件结构十分简单, 编程也不麻烦, 工作稳定,只是速度受到执行程序所需时间的限 制,但在一般控制仪表中没有问题的。这是申行 DAC 与并行 DAC 相比所不可避免的缺陷。

TLC5615 三线接口与 SPI、QSPI 以及 Microwire 串行标准兼容, 一般只需要执行 2 个周期 (一个写周期传送一个8位二进制数),就可以完成 一次 DAC 操作, 显然, 工作速度比 AT89C52 单片 机与 TLC5615 所构成的数/模转换系统快。

籍文章

- 1. P&S 武汉力源电子股份有限公司 . TI 模数/数 模转换器数据手册,1998
- 2. 李继仙,李华贵编著,新编 16-32 微机原理及 应用,北京:清华大学出版社,1997

编者注:

对上述器件感兴趣者,请与武汉力源公司联 系。

电话:027-87493500~87493506 传真:027-87491166

咨询编号: 990508

●实用资料库

集成电路厂商阀址

商名 称

TranSwitch

Trident

TriQuint Semiconductor

Unitrode

UTMC

V3 Semiconductor

Vantis

VIA Technologyies Vitsse Semiconductor VLSI Technology

WaferScale Integuation

Xecom Xicor

Xilinx

Yamaha Systems Technology

Zetex Semiconductor

Zilog

址

http://www.transwitch.com

http://www.trid.com

http://www.triquint.com http://www.unitrode.com

http://www.utmc.com http://www.vcubed.com

http://www.vantis.com http://www.via.com.tw

http://www.vitesse.com

http://www.vlsi.com http://www.wsipse.com/index.shtml http://www.xecom.com http://www.xecor.com

http://www.xilinx.com http://www.yamahayst.com

http://www.zetex.com

http://www.zilog.com

(李明 你蔚提供)